附件1：

**北京科技金融发展服务中心**

**关于组织走进科技新品企业**

**北京特普丽装饰装帧材料有限公司**

**参观交流调研活动回执表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | | | | | |
| 通讯地址 |  | | | 传真 |  | |
| 联系电话 |  | | | E-mail |  | |
| 参会人员信息（请务必填写完整） | | | | | | |
| 姓名 | 性别 | 职务 | 联系电话 | | | 备注 |
|  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  | | |  |
| 备注 | 拟参会企业代表请于2023年11月12日前反馈调研活动报名回执。  回执表发送至邮箱37923536@qq.com。  联系人：郭喜波：13141007193  张 青：18801058440  陈晓清：13701124414 | | | | | |